日本国特許庁 PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

1999年 8月23日

Vales 63 OCT 2008

出 孽 孝 专 Application Number

平成11年特許願第234881号

出 Applicant (s):

日本板硝子株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

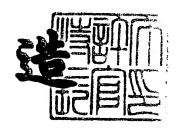
2000年 9月18日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office



A Section Association of the Control of the Control





【書類名】

特許願

【整理番号】

P99012

【提出日】

平成11年 8月23日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01L 33/00

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝

子株式会社内

【氏名】

駒場 信幸

【特許出願人】

【識別番号】

000004008

【氏名又は名称】

日本板硝子株式会社

【代理人】

【識別番号】

100086645

【弁理士】

【氏名又は名称】

岩佐 義幸

【電話番号】

03-3861-9711

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 000435

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面]

【物件名】

要約書]

【包括委任状番号】 9113607

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

発光サイリスタおよび自己走査型発光装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】

光が出射する最上層が、InGaP, InGaAsF, およびAlGaInIよりなる群から選択された材料よりなることを特徴とする発光サイリスタ。

【請求項2】

前記選択された材料の組成は、前記発光サイリスタの基板の材料と格子整合するように選ばれることを特徴とする請求項1記載の発光サイリスタ。

【請求項3】

前記基板の材料は、GaAsであることを特徴とする請求項2記載の発光サイリスタ。

【請求項4】

発光サイリスタを複数個配列し、各発光サイリスタのゲート電極をその近傍に位置する少なくとも1つの発光サイリスタのゲート電極に、電気抵抗または電気的に一方向性を有する電気素子を介して接続し、各発光サイリスタのアノード電極に、外部から電圧を印加する複数本の配線を接続させた自己走査型発光装置において、

前記発光サイリスタは、請求項1~3のいずれかに記載されている発光サイリスタであることを特徴とする自己走査型発光装置。

【請求項5】

サイリスタを複数個配列し、各サイリスタのゲート電極をその近傍に位置する 少なくとも1つのサイリスタのゲート電極に、電気抵抗または電気的に一方向性 を有する電気素子を介して接続するとともに、各サイリスタのゲート電極に電源 ラインを電気的手段を用いて接続し、かつ各サイリスタのアノード電極にクロッ クラインを接続して形成した自己走査型スイッチ素子アレイと、

発光サイリスタを複数個配列した発光素子アレイとからなり、

前記発光素子アレイを構成する発光サイリスタの各ゲート電極を、前記自己走 査型スイッチ素子アレイを構成するサイリスタのゲート電極と電気的手段にで接



続し、各発光サイリスタのアノード電極に発光のための電流を印加するラインを 設けた自己走査型発光装置において、

前記発光サイリスタは、請求項1~3のいずれかに記載されている発光サイリスタであることを特徴とする自己走査型発光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、発光光量を改善した発光サイリスタ、およびこのような発光サイリスタを用いた自己走査型発光装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

面発光の発光サイリスタを用いた自己走査型発光装置は、本出願人に係る特開平2-14584号公報に開示されており、図1に面発光サイリスタの基本構造を示す。

[0003]

図1において、10はp形のGaAs基板であり、この基板上に、p形A1GaAs層12,n形A1GaAs層14,p形A1GaAs層16,n形A1GaAs層18が順次積層され、n形A1GaAs層18上には、カソード電極20とのオーミック接触をとるためn形GaAs層22が形成されている。図中、24はp形A1GaAs層16上に設けられたゲート電極、26はGaAs基板10の下面に設けられたアノード電極である。

[0004]

この例では、p形GaAs基板上にp形層,n形層,p形層,n形層の順で積層されているが、n形GaAs基板上に、n形層,p形層,n形層,p形層の順で積層される場合には、最上層の電極はアノード電極、最下部の電極はカソード電極となる。

[0005]

このような発光サイリスタでは、ゲート層で発光した光は最上部層を経て出射 する。



本発明者らは、このような構造の発光サイリスタをアレイ状に配列し、これらの発光サイリスタアレイ間に、適当な相互作用をもたせることによって、発光光の自己走査機能が実現できることを上記公開公報において開示し、光プリンタ用 光源として実装上簡便となること、発光素子の配列ビッチが細かくできること、 こンパクトな自己走査型発光装置を作製できること等を示した。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

従来の発光サイリスをでに、電極とのスーミック接触の容易性、材料系の簡易 化のため、最上層材料にGaAsを用いていた。発光サイリスタの発光波長は約 780nmであるから、最上層にGaAs層を用いるとその吸収端波長が約86 0nmであることから、発光した光が最上層を通過する間に吸収がおこり光量低 下が生じる。

[8000]

GaAs層による光吸収量を小さくするためには、GaAs層の膜厚を薄くすれば良いが、膜厚が薄いと、さらに次のような問題が生じる。

[0009]

すなわち、オーミック電極にするためには、電極材料とGaAsとの合金化が必要となるが、この熱処理による原子の移動距離が大きく、GaAs層の下層であるA]GaAs層にまで電極材料の合金化領域が達する。その結果、A]GaAs層の結晶性が乱れ、光の散乱等の原因となる。

[0010]

図2は、297Kにおけるn形GaAsの吸収係数を示すグラフである。縦軸は吸収係数αを、横軸は光のエネルギーを示している。光の吸収量は、

[0011]

【数1】

1 - e - a t (但し、 t は膜厚)

[0012]

で表される。このグラフより、780nmの波長の光に対する吸収係数は約1. 5×10^4 であることがわかる。膜厚 1 を、 0.02μ mとすれば、上記式より吸収量を単純計算すれば、光量の低下は $3\sim4$ %であることがわかる。膜厚の揺らぎや合金化による原子配列の乱れ、組成の変化等が生じるとさらなる低下が起こる。

[0013]

本発明の目的は、上述のような問題点を解決した発光サイリスタを提供することにある。

[0014]

本発明の他の目的は、このような発光サイリスタを用いた自己<u>走査型発光装置</u>を提供することにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】

本発明によれば、最上層の材料を、吸収端波長が780ヵmより短い材料、例えば1ヵGaP,1ヵGaAsPあるいはA1Ga1ヵPとすることにより、最上層での光吸収をなくすことができる。この材料はGaAs基板に対し格子整合していることが望ましいが、格子整合しない材料であっても、十分格子緩和する膜厚であれば問題はない。

[0016]

このように、発光サイリスタの発光波長より短い波長域に吸収端を持つ材料を 最上層に用いることにより、出射光の最上層での光吸収をなくし、外部量子効率 を高めることができる。

[00]7]

また本発明によれば、発光サイリスタを発光素子として用いることにより、以下のような構造の自己走査型発光装置を実現できる。

[0018]

第1の構造は、発光サイリスタを複数個配列し、各発光サイリスタのゲート電極をその近傍に位置する少なくとも1つの発光サイリスタのゲート電極に、電気抵抗または電気的に一方向性を有する電気素子を介して接続し、各発光サイリス

タのアノード電極に、外部から電圧を印加する複数本の配線を接続させた自己走 香型発光装置である。

[0019]

また第2の構造は、サイリスタを複数個配列し、名サイリスタのゲート電極をその近傍に位置する少なくとも1つのサイリスタのゲート電極に、電気抵抗または電気的に一方向性を有する電気素子を介して接続するとともに、各サイリスタのゲート電極に電源ラインを電気的手段を用いて接続し、かつ各サイリスタのアノード電極にクロックラインを接続して形成した自己走査型スイッチ素子アレイと、発光サイリスタを複数個配列した発光素子アレイとからなり、前記発光素子アレイを構成する発光サイリスタの各ゲート電極を、前記自己走査型スイッチ素子アレイを構成するサイリスタのゲート電極と電気的手段にて接続し、各発光サイリスタのアノード電極に発光のための電流を印加するラインを設けた自己走査型発光装置である。

[0020]

このような構造の自己走査型発光装置によれば、外部発光効率が良く、かつ、 高精細化、コンパクト化、低コスト化を図った発光装置を実現できる。

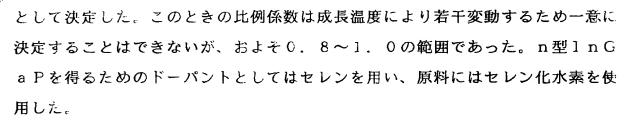
[0021]

【発明の実施の形態】

図3は、本発明の一実施例の発光サイリスタの概略断面図である。構造は、図 1の従来例と同じであるが最上層のGaAs層を、GaAs基板に対し格子整合 する1nGaPからなる層30で置き換えたものである。

[0022]

 $1n_{1-x}$ Ga_x Po場合、GaAs Chara Recharge Gaans Chara Recharge Chara Rec



[0023]

光学特性の評価のために、GaAs基板上に単層のInGaPを成長し測定試料とした。図4は室温で測定した $In_{0.5}$ $Ga_{0.5}$ Pのフォトルミネッセンスを示している。発光中心波長は約660n mである。図5は同じ $In_{0.5}$ $Ga_{0.5}$ P層の光吸収スペクトルを、GaAs (図2) と比較して示している。 $In_{0.5}$ $Ga_{0.5}$ Pの吸収端波長は約650n m (0.9eV) であり、A1GaAs をからの発光波長780n mでは吸収係数は $10cm^{-1}$ 以下であり、GaAs の 1.5×10^4 cm^{-1} に比べて大幅に小さい値が得られた。

[0024]

このような構造の発光サイリスタを、最上層のカソード層を前記InGaP層として作製した。InGaP層の成長方法は上記の通りであり、それ以外の製造プロセスはすでに開示されているGaAs層を用いた場合と同様である。ただしカソード層を除去し、ゲート層を露出させるためのエッチング液としてはHCI系を使用した。またカソード電極のオーミック接触を得るためにはAuGeNiを用いた。ウェハ上に作製した発光サイリスタは1素子ごとにカソード電極とゲート電極にマニュアルプローバのプローブで接触をとり、アノード電極は基板裏面に金属板を接触させて取り出した。

[0025]

光出力を測定するため、発光サイリスタは図6のように結線した。発光サイリスタ40のゲート電極42は30kΩの抵抗44を介してアノード電極46と接続し、アノード電極46とカソード電極50との間に定電流源48を接続して、一定カソード電流(例えば10mA)下での光出力をSiフォトダイオードにより測定した。光出力の絶対値は、発光領域の面積やカソード電極による遮光の程度によって変化するため、同一構造、同一駆動電流の条件下で比較しなければならない。



得られた光出力は、GaAs層を使用した場合の典型値より平均で約3%増加した。これはGaAs層自身の吸収がなくなった場合に相当し、 $In_{0.5}Ga_{0.5}$ P層の吸収は無視できる程度であることがわかる。

[0027]

以上のような発光サイリスタを適用できる自己走査型発光装置の3つの基本構造について説明する。

[0028]

図 7 は、自己走査型発光装置の第 1 の基本構造の等価回路図である。発光素子として、発光サイリスタT(-2) $\sim T$ (+2)を用い、発光サイリスタT(-2) $\sim T$ (+2)には、各々ゲート電極 $G_{-2} \sim G_{+2}$ が設けられている。各々のゲート電極には、負荷抵抗 R_1 を介して電源電圧 V_{GK} が印加される。また、各々のゲート電極 $G_{-2} \sim G_{+2}$ は、相互作用を作るために抵抗 R_1 を介して電気的に接続されている。また、各単体発光サイリスタのアノード電極に、 3 本の転送クロックライン(ϕ 1, ϕ 2, ϕ 3)が、それぞれ3素子おきに(繰り返されるように)接続される。

[0029]

動作を説明すると、まず転送クロック ϕ_3 がハイレベルとなり、発光サイリスタエ (0)がオンしているとする。このとき 3 端子サイリスタの特性から、ゲート電極 G_0 は零ポルト近くまで引き下げられる。電源電圧 V_{GK} を仮に 5 ボルトとすると、負荷抵抗 R_L 、相互作用抵抗 R_L のネットワークから各発光サイリスタのゲート電圧が決まる。そして、発光サイリスタエ (0)に近い素子のゲート電圧が最も低下し、以降順にエ (0)から離れるにしたがいゲート電圧は上昇していく。これは次のように表せる。

[0030]

 V_{G0} < V_{G1} = V_{G2} = V_{G2} = V_{G2} = V_{G2} = V_{G2} = V_{G3} = V_{G4} = V_{G2} = V_{G4} = V

[0031]



3端子サイリスタのアノード側のターンオン電圧 V_{ON} は、ゲート電圧より拡散電位 V_{dif} だけ高い電圧となることが知られている。

[0032]

 $V_{ON} = V_{G} + V_{dif}$ (2)

したかって、アノードにかける電圧をこのターンオン電圧V_{ON}より高く設定すれば、その発光サイリスタはオンすることになる。

[0033]

さてこの発光サイリスタ \mathbb{P} (0) がオンしている状態で、次の転送クロックパルス ϕ_1 にハイレベル電圧 \mathbb{P}_H を印加する。このクロックパルス ϕ_1 は発光サイリスタ \mathbb{P} (+1) と \mathbb{P} (-2) に同時に加わるが、ハイレベル電圧 \mathbb{P}_H の値を次の範囲に設定すると、発光サイリスタ \mathbb{P} (+1) のみをオンさせることができる

[0034]

 $V_{G-2} + V_{dif} > V_{H} > V_{G+1} + V_{dif}$ (3)

これで発光サイリスタ丁 (0), T (+1)が同時にオンしていることになる。そしてクロックパルス φ g のハイレベル電圧を切ると、発光サイリスタ丁 (0)がオフとなりオン状態の転送ができたことになる。

[0035]

このように、自己走査型発光装置では抵抗ネットワークで各発光サイリスタの が一ト電極間を結ぶことにより、発光サイリスタに転送機能をもたせることが可能となる。上に述べたような原理から、転送クロック ϕ_1 , ϕ_2 , ϕ_3 のハイレベル電圧を順番に互いに少しずつ重なるように設定すれば、発光サイリスタのオン状態は順次転送されていく。すなわち、発光点が順次転送され、自己走査型発光素子アレイを実現することができる。

[0036]

図 8 は、自己走査型発光装置の第 2 の基本構造の等価回路図である。この自己走査型発光装置は、発光サイリスタのゲート電極間の電気的接続の方法としてダイオードを用いている。発光サイリスタT(-2)~T(+2)は、一列に並べられた構成となっている。 G_{-2} ~ G_{+2} は、発光サイリスタT(-2)~丁(+2

)のそれぞれのケート電極を表す。 K_L はゲート電極の負荷抵抗を表し、 D_{-2}^{\sim} D_{+2} は電気的相互作用を行うダイオードを表す。また V_{GK} は電源電圧を表す。各単体発光サイリスタのアノード電極に、2 本の転送クロックライン($\phi1$, $\phi2$)がそれぞれ 1 素子おきに接続される。

[0037]

動作を説明する。まず転送クロック \mathfrak{c}_2 がハイレベルとなり、発光サイリスタ \mathfrak{T} (0) がスンしているとする。このとき \mathfrak{s} 端子サイリスタの特性からゲート電 $\mathfrak{c}_{\mathsf{C}}$ は零ポルト近くまで引き下げられる。電源電圧 V_{CK} を仮に \mathfrak{s} ボルトとする \mathfrak{c} 、抵抗 K_{L} , ダイオード D_{-2} ~ L_{+2} のネットワークから各発光サイリスタのゲート電圧が決まる。そして発光サイリスタ T (0) に近い素子のゲート電圧が最も低下し、以降順に T (0) から離れるにしたがいゲート電圧は上昇していく。

[0038]

しかしながら、ダイヌード特性の一方向性、非対称性から、電圧を下げる効果は、T (0) の右方向にしか働かない、すなわちゲート電極 G_1 は G_0 に対し、ダイヌードの順方向立ち上がり電圧 $V_{\rm dif}$ だけ高い電圧に設定され、ゲート電極 G_2 は G_1 に対し、さらにダイヌードの順方向立ち上がり電圧 $V_{\rm dif}$ だけ高い電圧に設定される。一方、T (0) の左側のゲート電極 G_{-1} はダイヌード D_{-1} が逆バイアスになっているため電流が流れず、したがって電源電圧 $V_{\rm GK}$ と同電位となる。

[0039]

次の転送クロックパルス ϕ_1 は、最近接の発光サイリスタ T (1), T (-1)、そして T (3) および T (-3)等に印加されるが、これらのなかで、最もターンオン電圧の最も低い素子は T (1)であり、 T (1)のターンオン電圧は約 G_1 のゲート電圧+ $\mathrm{V}_{\mathbf{dif}}$ であるが、これは $\mathrm{V}_{\mathbf{dif}}$ の約 2 倍である。次にターン電圧の低い素子は T (3)であり、 $\mathrm{V}_{\mathbf{dif}}$ の約 4 倍である。 T (-1)と T (-3)のオン電圧は、約 $\mathrm{V}_{\mathbf{GK}}$ + $\mathrm{V}_{\mathbf{dif}}$ となる。

[0040]

以上から、転送クロックパルスのハイレベル電圧を $V_{f dif}$ の約 2 倍から $V_{f dif}$ の約 4 倍の間に設定しておけば、発光サイリスタT(1)のみをオンさせること



ができ、転送動作を行うことができる。

[0041]

図9は、自己走査型発光装置の第3の基本構造の等価回路図である。この自己走査型発光装置は、スイッチ素子T (-1) $\sim T$ (2)、書き込み用発光素子L (-1) $\sim L$ (2) からなる。スイッチ素子部分の構成は、ダイオード接続を用いた例を示している。スイッチ素子のゲート電極 $G_{-1} \sim G_1$ は、書き込み用発光素子のゲートにも接続される。書き込み用発光素子のアノードには、書き込み信号 S_{in} が加えられている。

[0042]

以下に、この自己走査型発光装置の動作を説明する。いま、転送素子T(0)がオン状態にあるとすると、ゲート電極 G_0 の電圧は、 V_{GK} (ここでは5ボルトと想定する)より低下し、ほぼ零ボルトとなる。したがって、書き込み信号 S_{in} の電圧が、 p_n 接合の拡散電位(約1ボルト)以上であれば、発光素子L(0)を発光状態とすることができる。

[0043]

これに対し、ゲート電極 G_{-1} は約5ボルトであり、ゲート電極 G_1 は約1ボルトとなる。したがって、発光素子1(-1)の書き込み電圧は約6ボルト、発光素子1(1)の書き込み電圧は約2ボルトとなる。これから、発光素子1(0)のみに書き込める書き込み信号 1 の電圧は、約1 2 ボルトの範囲となる。発光素子1 (0)がオン、すなわち発光状態に入ると、書き込み信号 1 の電圧は約1ボルトに固定されてしまうので、他の発光素子が選択されてしまう、というエラーは防ぐことができる。

[0044]

発光強度は書き込み信号 S_{in} に流す電流量で決められ、任意の強度にて画像書き込みが可能となる。また、発光状態を次の素子に転送するためには、書き込み信号 S_{in} ラインの電圧を一度零ポルトまでおとし、発光している素子をいったんオフにしておく必要がある。

[0045]

このような自己走査型発光装置についても、最上層に $In_{0.5}$ $Ga_{0.5}$ P層と

した素子を適用した。装置作製方法は従来と同様でよい。作製した自己走査型発 光装置の特性は単体発光サイリスタにおける光出力の改善をそのまま反映した。 この自己走査型発光装置を光プリントヘッドに用いた場合、各発光素子の外部発 光効率が向上しているので、高品質の印字を実現することができる。

[0046]

また、最上層の材料として、InGaAsPを用いる場合、Gaの組成をx、 $Pの組成をyとした場合(すなわち<math>In_{1-x}G_{\epsilon_y}As_{1-y}F_y$)、吸収端エジルキーが大きい側の組成を使用することにより、吸収係数を小さくできる。

[0047]

[0048]

[0049]

図11は、A1Ga1nPの格子定数とエネルギーギャップとの関係を示すグラフである、縦軸は格子定数 a を、横軸はエネルギーギャップEgを示す。

[0050]

図中、斜線部 36 が A 1_x G ϵ_y 1 n 1-x-y P のとりうる組成範囲であるが、このうち G ϵ A s と格子整合するのは実線 3 8 で示される組成である。

[0051]

この範囲ではエネルギーギャップは780nmの波長に対し十分大きな値であ



るため、吸収係数はGaAsに比べ十分小さいと推定できる。

[0052]

以上ではGaAs基板と格子整合する材料系を述べたが、オーミック接触が可能であれば、その膜厚から十分に格子緩和する材料であれば他の材料系を用いても差し支えない。

[0053]

【発明の効果】

本発明によれば、最上層の材料の吸収端波長が短いため、発光した光は最上層 材料と相互作用がなく、全量透過する。したがって最上層が発光する波長に対し 透明であるため、カソード(最上)層を通過する際に光量の低下がない。

[0054]

また本発明によれば、最上層の材料が透明であるため、膜厚を厚くすることが 可能になる。したかって、最上層の膜厚を確保でき、オーミック接触のための熱 処理による下層への原子の拡散が防止でき、原子の乱れに起因する光量の低下を 防ぐことが可能である。

[0055]

また本発明によれば、発光素子をアレイ化し自己走査機能も加えることにより 、外部発光効率を高めた自己走査型発光装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

従来の発光サイリスタの概略断面図である。

【図2】

n形GaAsの吸収係数を示すグラフである。

【図3】

本発明の一実施例の発光サイリスタの概略断面図である。

【図4】

lnGaPのフォトルミネッセンスを示すグラフである。

【図5】

ln_{0.5} Ga_{0.5} P層の光吸収スペクトルを、GεAsと比較して示す図であ



态。

【図6】

発光サイリスタの光出力測定回路を示す図である。

【図7】

自己走査型発光装置の第1の基本構造の等価回路図である。

【図8】

自己走査型発光装置の第2の基本構造の等価回路図である。

[図9]

自己走査型発光装置の第3の基本構造の等価回路図である。

【図10】

InGaAsPのエネルギー状態図である。

【図11】

AlGalnPの格子定数とエネルギーギャップとの関係を示すグラフである

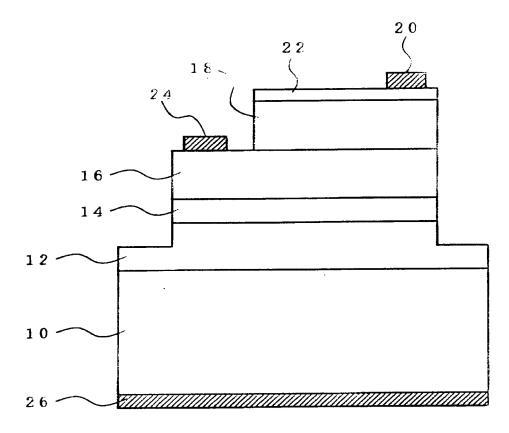
【符号の説明】

- 10 p形GaAs基板
- 12 p形AlGaAs層
- 14 n形AlGaAs層
- 16 p形AlGaAs層
- 18 n形AlGaAs層
- 20 カソード電極
- 22 n形GaAs層
- 24 ゲート電極
- 26 アノード電極
- 30 最上層

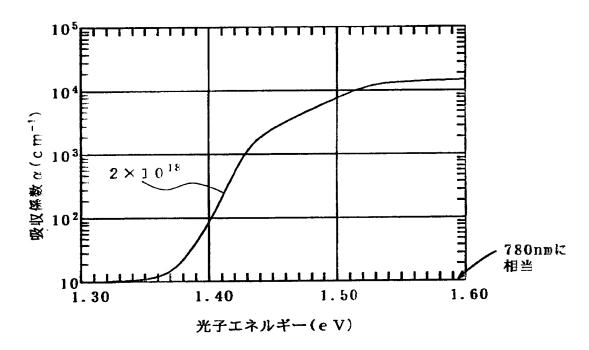


【書類名】 図面

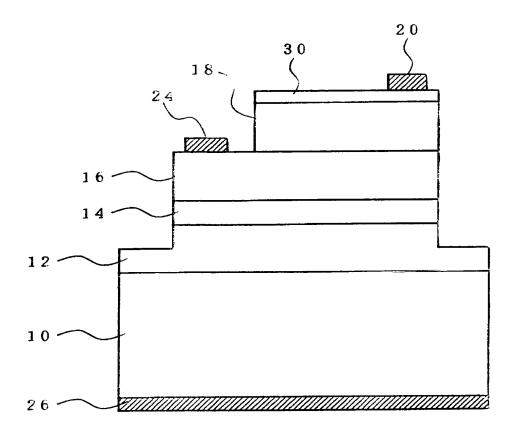
【図1】



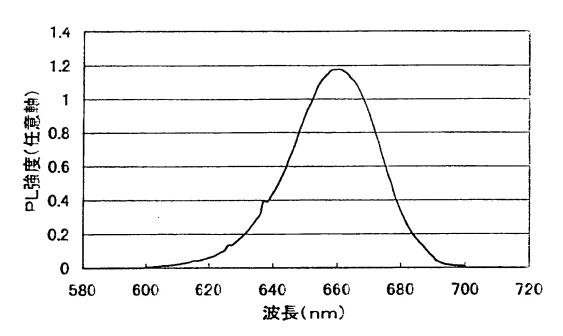
【図2】



【図3】

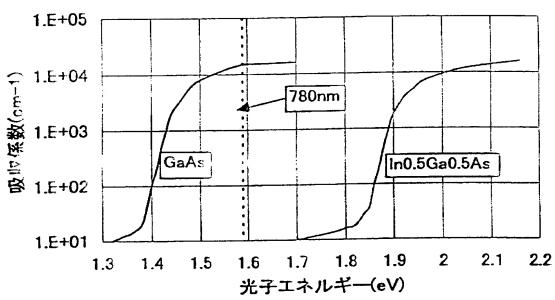


【図4】

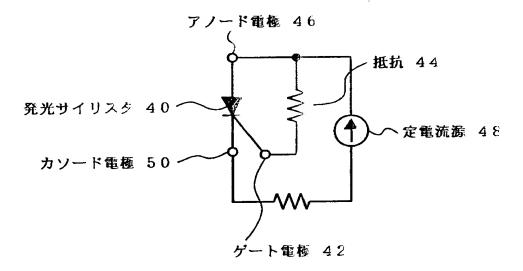


【図5】

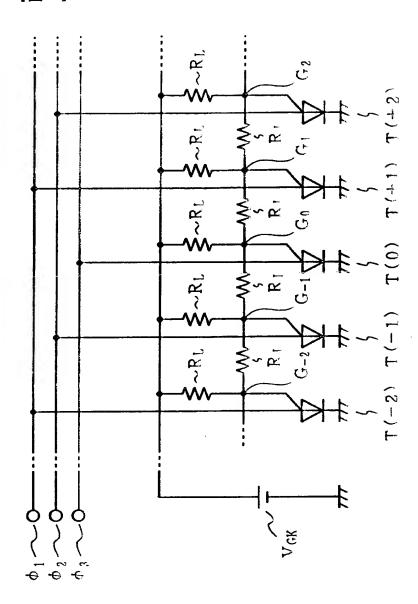
-



【図6】

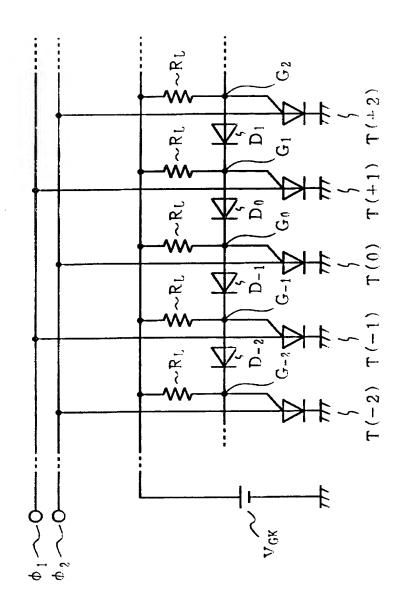


【図7】

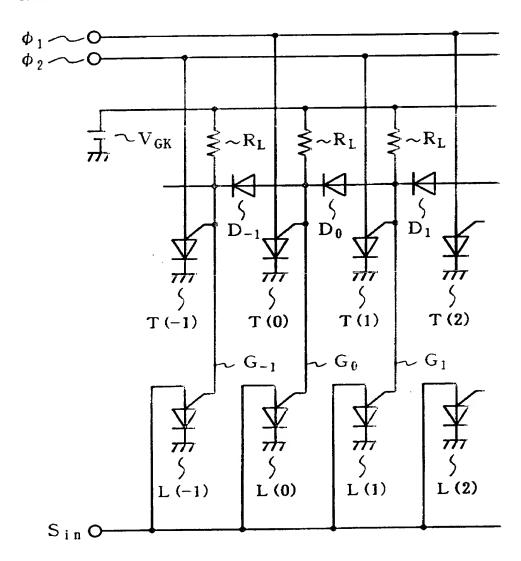




【図8】

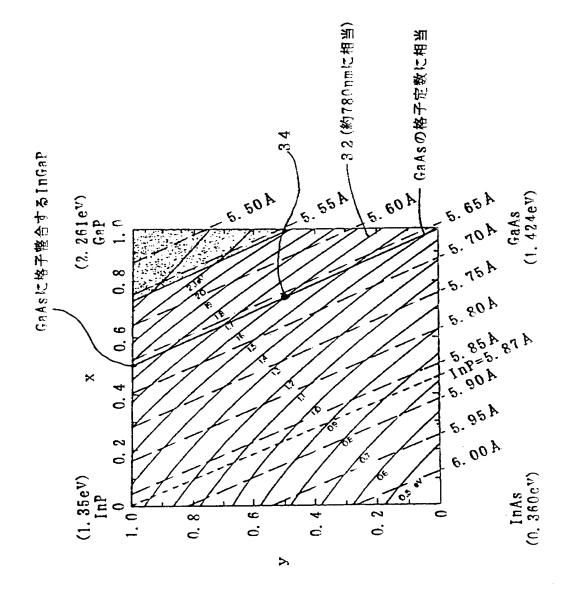




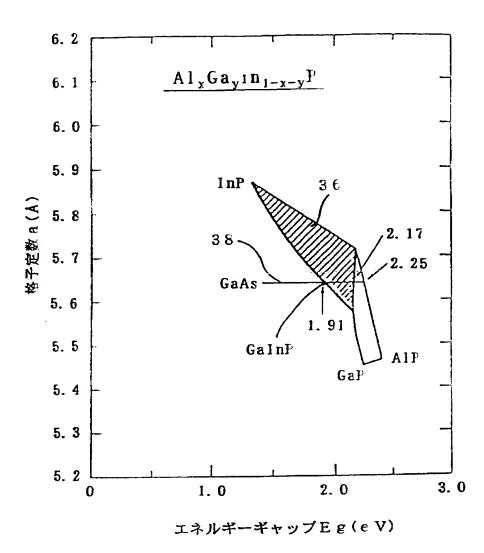




【図10】



【図11】





【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 外部発光効率の良い発光サイリスタを提供する。

【解決手段】 p形のGaAs基板上に、p形AlGaAs層12, n形AlGaAs層14, p形AlGaAs層16, n形AlGaAs層18が順次積層され、n形AlGaAs層18上には、カソード電極20とのオーミック接触をとるため、InGaF, lnGaAsF, およびAlGaInPよりなる群から選択された材料よりなる最上層30が設けられている。

【選択図】 図3

出願人履歴情報

識別番上

[000004008]

1. 変更年月日 1990年 8月22日

[変更理由] 新規登録

位 房 大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号

氏 名 日本板硝子株式会社

THIS PAGE BLANK (USPTO)